檔號:保存年限:

華梵學校財團法人華梵大學 函

地址:223新北市石碇區華梵路1號

承辦人:許櫂亮

電話:02-26632102#2237 Email: ad@gm. hfu. edu. tw

受文者:臺北市立松山高級工農職業學校

發文日期:中華民國114年10月17日 發文字號:華梵公字第1140001771號

速別:普通件

密等及解密條件或保密期限:

附件:如文 (1140001771 Attach1.pdf)

主旨:檢送本校智慧生活設計學系舉辦「2026華梵大學〈大觸特 觸全國高中職設計大賽〉」競賽資訊及海報,敬請轉知貴 校相關單位,並鼓勵學生踴躍參加,請查照。

說明:

一、為鼓勵青年學子利用繪圖、3D建模與實作技術進行創作, 培育國內創意產品設計人才,發揚原創之精神,特辦理旨 揭競賽。

二、參加對象:凡全國高中職在校生皆可報名參加。

三、收件時間:2026年2月1日至2026年2月27日。

四、競賽辦法:徵件資訊如附件,亦可至本校網頁進行查詢。

正本:全國高中職

副本:本校公共事務處電2025/1967

第1頁,共1頁